

界霖科技股份有限公司 (TT 5285)

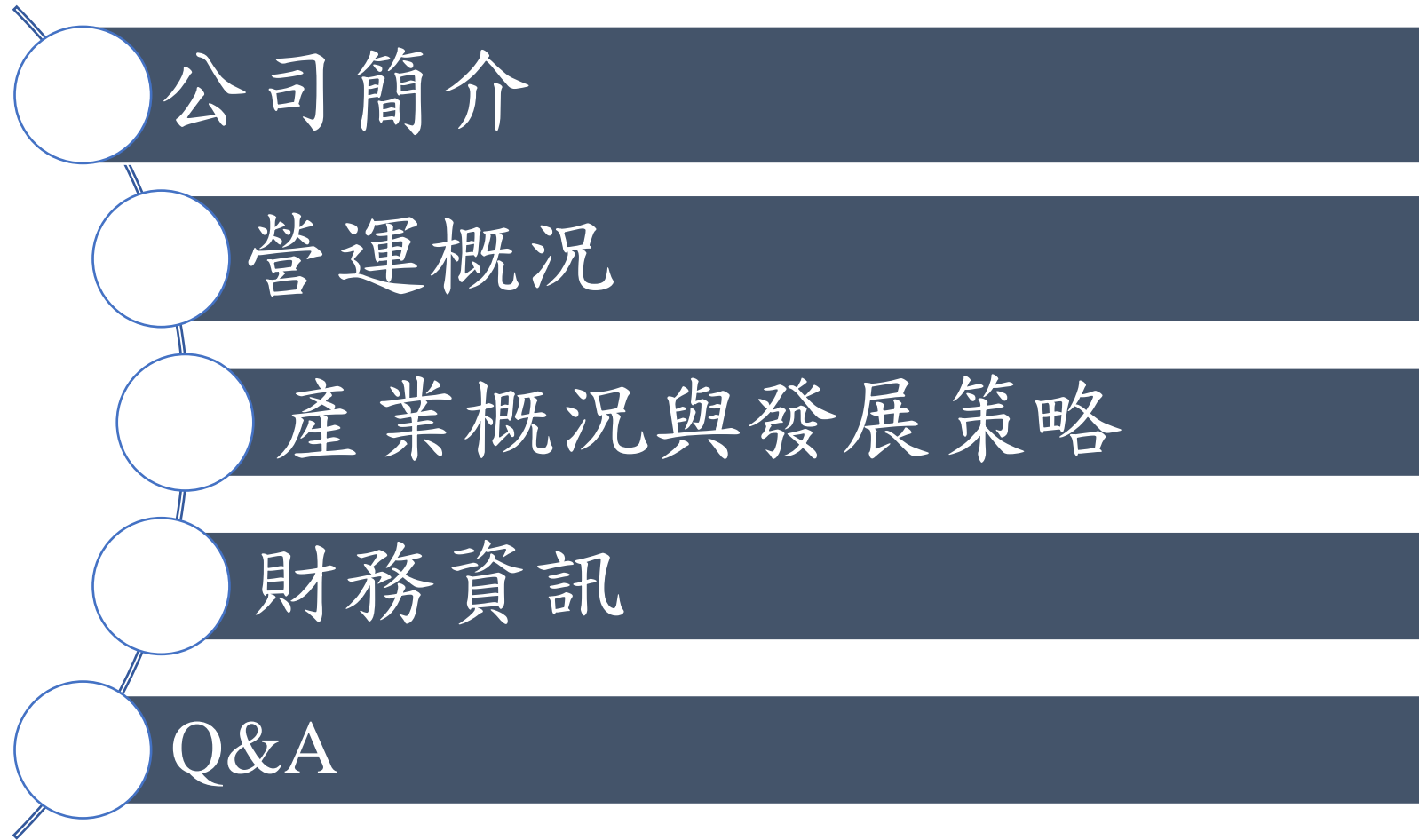
法人說明會簡報 2026年5月


免責聲明

These following-looking statements, consolidated financial statements are based on IFRS(International Financial Reporting Standards),and audited by CPA also ,which may include statements regarding JIH-LIN future results of operations, financial condition or business prospects are based on JIH-LIN's current expectations. **Those statement are subject to significant risks and uncertainties and the actual result may differ materially from those expressed or implied in these forward-looking statements.** Remind, do not rely on those information and JIH-LIN will not be responsible for statements updated or published unless law request.

本次法說會提供之簡報內容，合併財務報表係依據國際財務報導準則編製，並業經會計師查核(或核閱)簽證；另包括界霖未來營運狀況、財務狀況與業務展望，係依照界霖目前預測結果。該內容涉及風險與不確定性並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異之情況。提醒各位不要依賴這些資訊，另除非法律要求界霖將不負責更新或公告這些預測的結果。

大綱



An aerial photograph of a city grid, showing streets and buildings in a perspective view. The image is slightly faded and serves as a background for the title.

公司簡介

公司簡介-沿革與基本資料



2006年
持有100% 控
股投資濟南界
龍科技有限公司

2000年
成立界霖科技股
份有限公司

2014年2月25日
正式掛牌上市
(股票代號 5285)

2016年
濟南界龍獲得濟
南市「環保優良
標竿企業」

2018年
1. 成立界霖科技營運總部
2. 取得科技產業園區廠房，
擴增台灣地區產能



2017年
向住立金屬礦山
株式會社(SMM)
購買旗下之子公
司—SHPJ;MSHP
與SSHP

2019年
楠梓廠區三廠
沖壓產線正式
投產啟用



2021年
1. 楠梓廠區三廠金屬表
面處理線啟用
2. 蘇州住立精工二期廠
房完工啟用

2026年~
產線設備持續
優化及以ESG
永續發展目標
邁進

公司簡介-策略與定位



核心定位

功率導線架沖壓元件

專用 / 工控 / AI / Edge
產品等Power元件



台灣JLT

集團運籌中心

IDM/OSAT客戶
新品開發



日本SHPJ

高端模組市場切入

車用與精密產品



大陸2廠SSHP與JNJL

規模與速度

在地產業快速發展受益



馬來西亞MSHP

功率整合元件

東協半導體發展受益



公司簡介-國際認證

✓ IATF16949:2016 Certified 2024

✓ ISO 9001:2015 Certified 2024

✓ ISO 14001:2015 Certified 2024

✓ ISO 45001:2018 Certified 2024

✓ ISO 14064-1:2018 Certified 2024



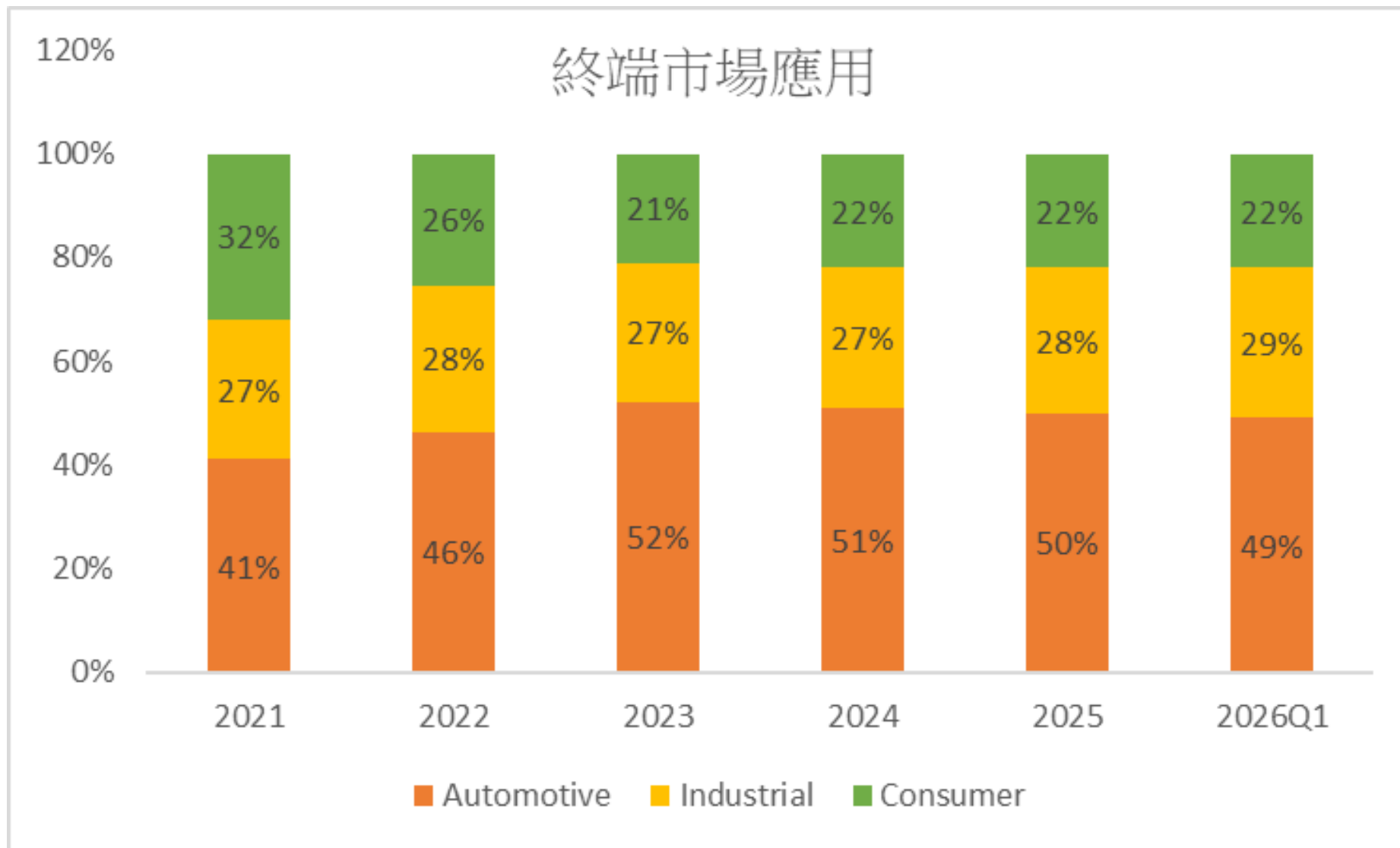
公司簡介-企業使命



An aerial photograph of a city grid, showing streets and buildings in a perspective view. The image is slightly faded and serves as a background for the title.

營運概況

營運概況-產品應用別



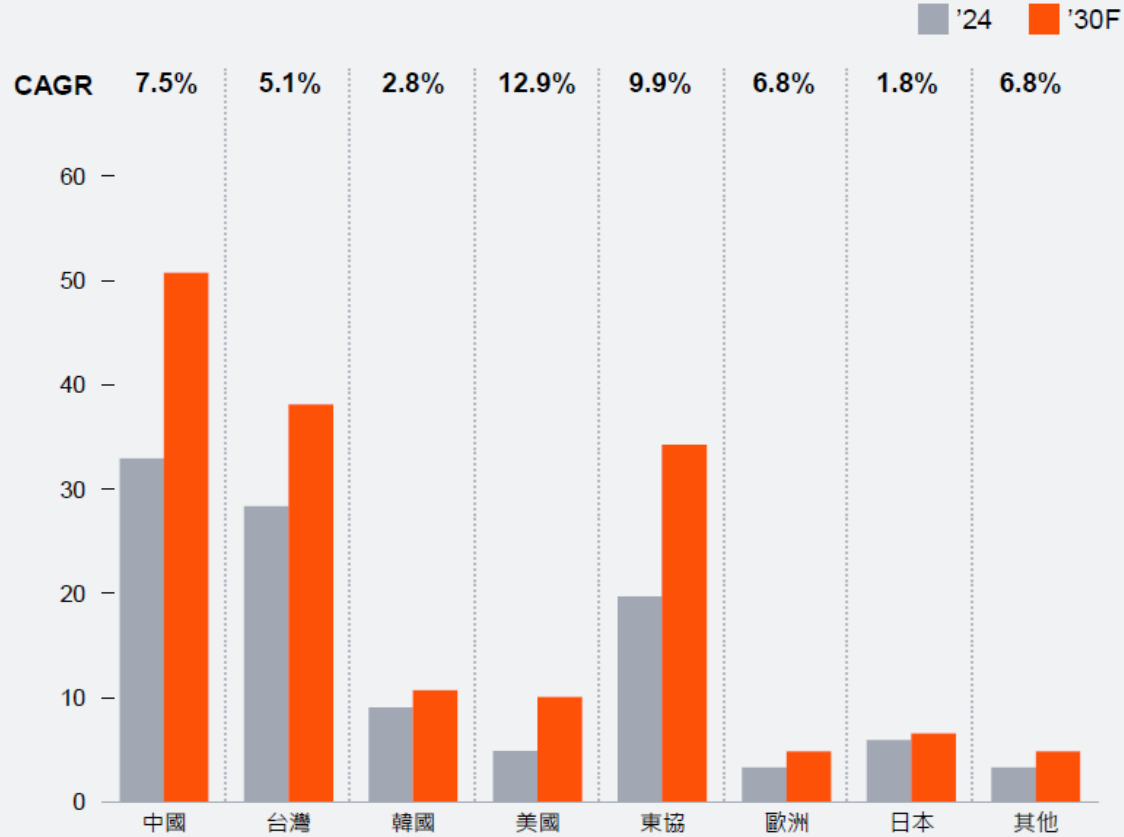
營運概況-主要客戶



產業概況-封測產業預估變化(2024年與2030年預估比較)

全球封裝與測試市場規模

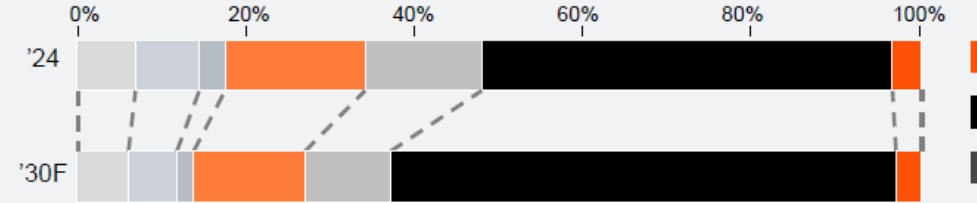
(單位：十億美元)



資料來源: PwC, 2026全球半導體產業展望(2026年1月)

全球 DAO 半導體製造產能占比

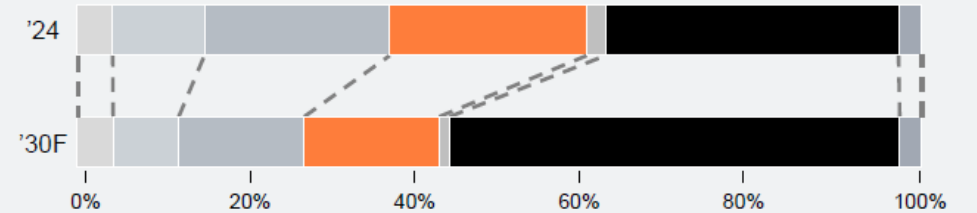
分立式 Discrete



類比 Analog

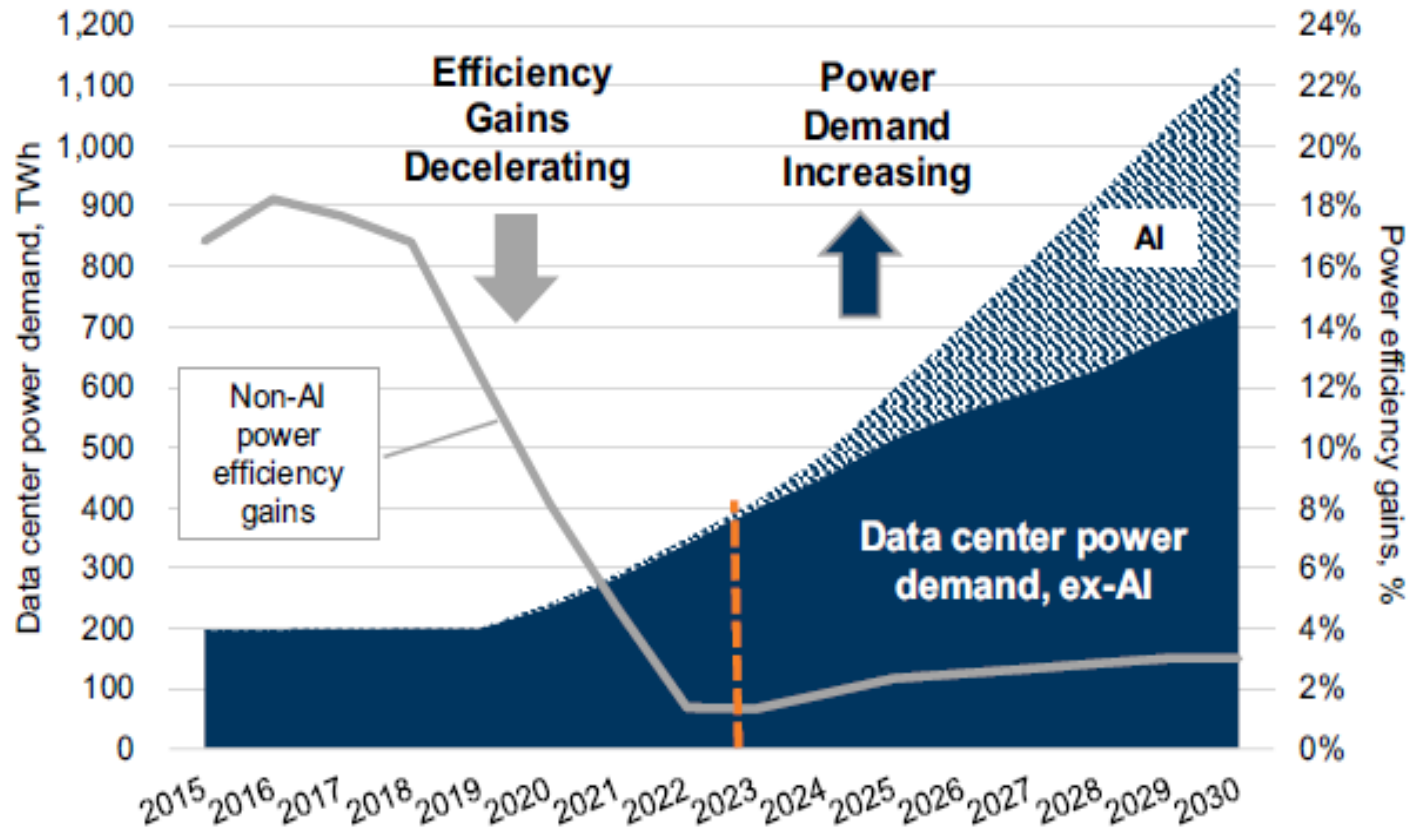


光電 Optoelectronics



資料來源: PwC, 2026全球半導體產業展望(2026年1月)

產業概況- AI資料中心電力需求商機



資料來源: 高盛證券, AI Data Center Power Demand: The 6 Ps driving growth and constraints(2025年10月); Trend force, 拓璞產業研究院(2025年7月)

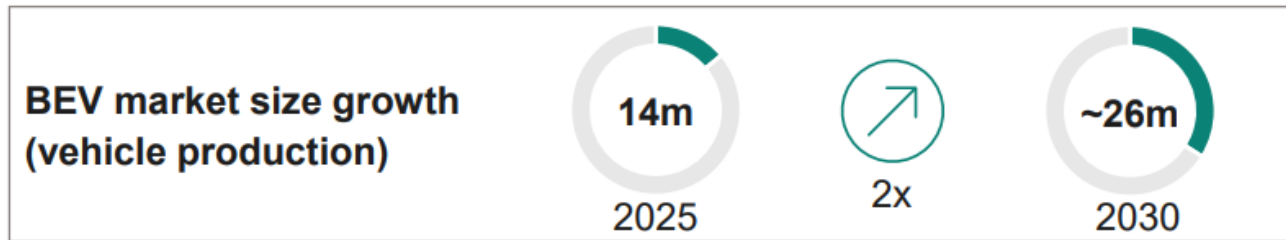
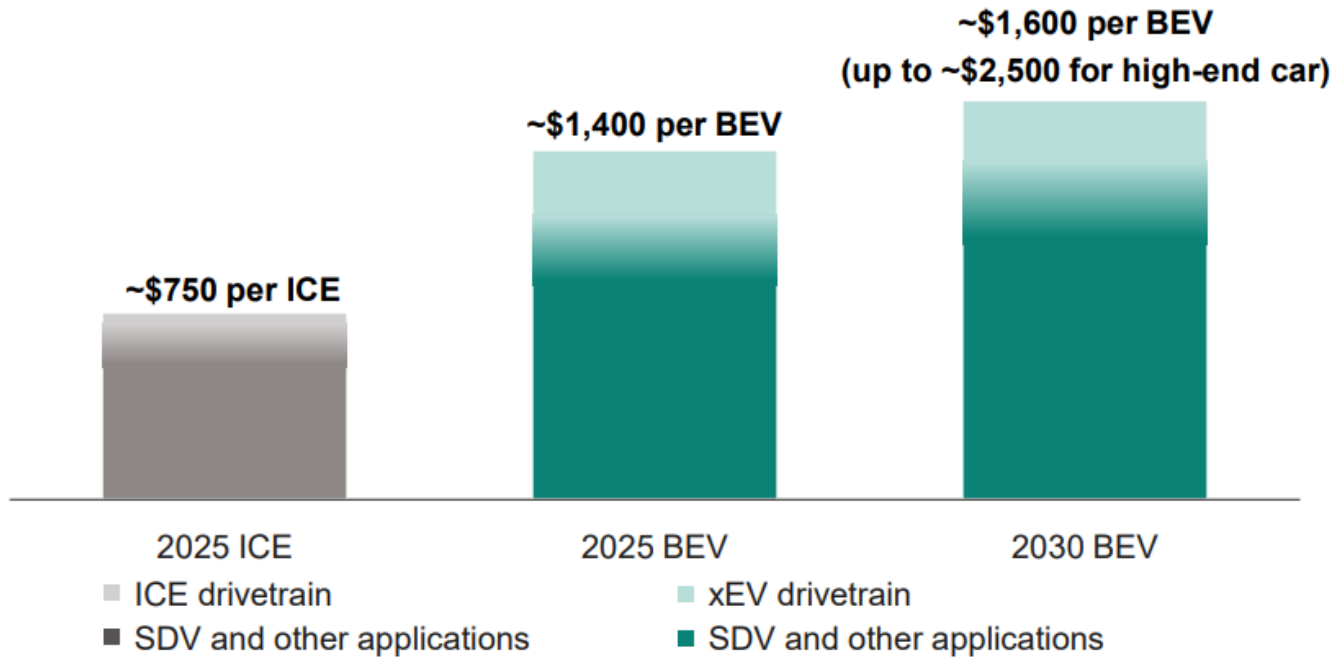


資料來源: NVIDIA, GTC 技術論壇(2026年3月); 本公司整理

第1~3層架構都會需要功率元件

產業概況-車用半導體成長趨勢

Average semiconductor bill-of-material per car in 2025 and 2030



Infineon estimate based on S&P E/E & Semiconductor Service dataset – October 2025; November 2025

資料來源：英飛凌Investor Presentation(2026年5月)

Semiconductors covered by Infineon

Drivetrain applications:


- Traction inverter, OBC, DC-DC, BMS, auxiliaries
- Drivers for BoM increase:
 - SiC and GaN replacing Si
 - more motors and stronger motors per car
 - slight increase in kW per car

SDV and other non-drivetrain applications:

- Domain/Zone
- SDV, incl. E/E architecture and ADAS
- Safety and advanced security
- Comfort and premium
- Connectivity and infotainment

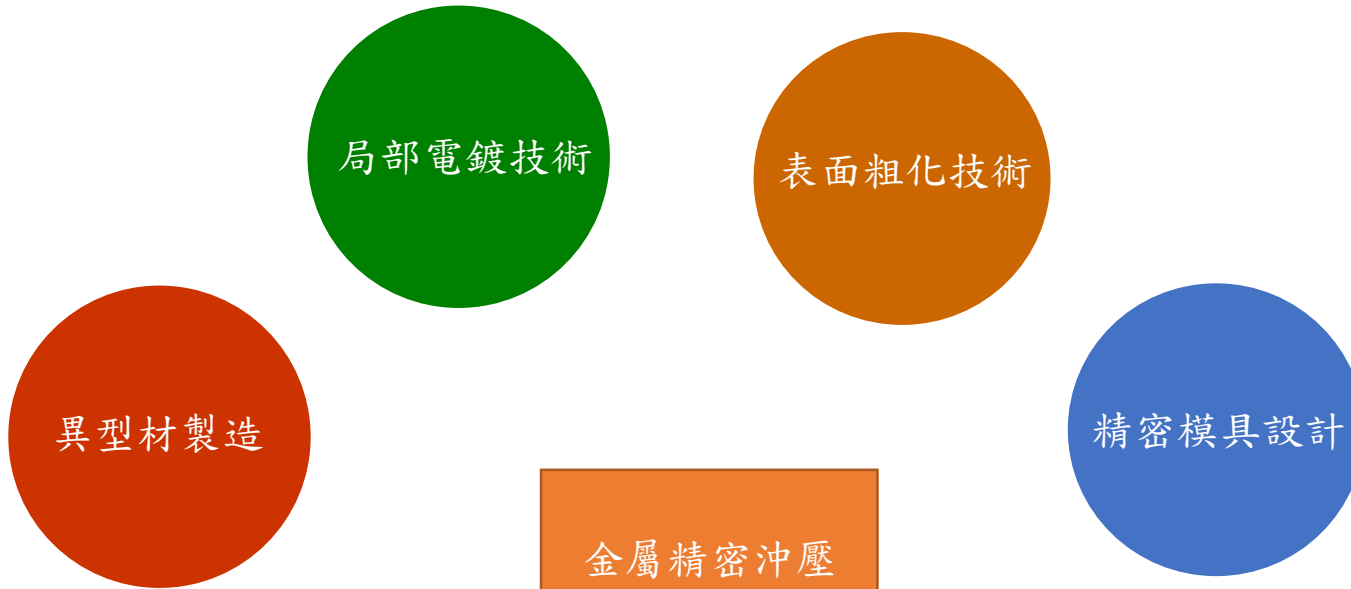
With a growing xEV market and growing non-drivetrain BoM, Infineon profits twice

資料來源：英飛凌Investor Presentation(2026年5月)



發展策略

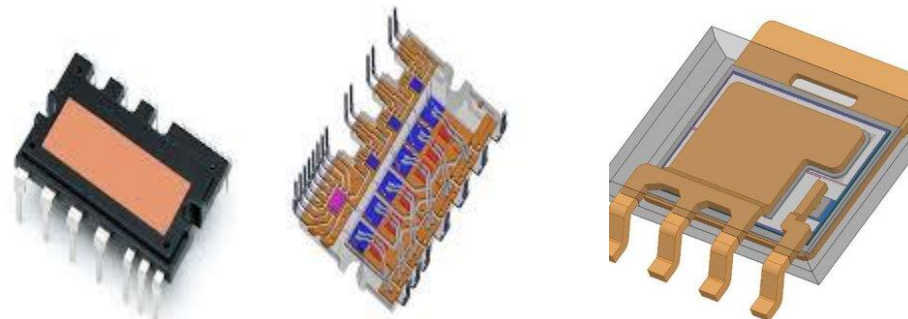
發展策略-產品與製造技術



功率模組

Clip

材料開發



An aerial photograph of a city grid, showing streets and buildings in a perspective view. The image is slightly faded and serves as a background for the title.

財務資訊

財務資訊-合併綜合損益表

2026年第一季營運表現

單位：新臺幣仟元

| 會計項目 | 2026年第1季 | | 2025年第4季 | | 季成長 % | 2025年第1季 | | 年成長 % |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----------|-----|----------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 營業收入 | 1,357,374 | 100 | 1,261,323 | 100 | 8 | 1,335,411 | 100 | 2 |
| 營業成本 | 1,103,797 | 81 | 1,076,356 | 85 | 3 | 1,165,028 | 87 | (5) |
| 營業毛利淨額 | 253,577 | 19 | 184,967 | 15 | 37 | 170,383 | 13 | 49 |
| 營業費用合計 | 119,553 | 9 | 118,186 | 9 | 1 | 117,445 | 9 | 2 |
| 營業利益 | 134,024 | 10 | 66,781 | 6 | 101 | 52,938 | 4 | 153 |
| 營業外收入及支出合計 | (4,653) | (0) | 3,220 | 0 | (245) | 7,662 | 0 | (161) |
| 稅前淨利 | 129,371 | 10 | 70,001 | 6 | 85 | 60,600 | 4 | 113 |
| 所得稅費用 | (27,307) | (2) | (16,303) | (2) | 67 | (16,858) | (1) | 62 |
| 繼續營業單位本期淨利 | 102,064 | 8 | 53,698 | 4 | 90 | 43,742 | 3 | 133 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.00 | | 0.53 | | | 0.43 | | |
| 加權平均股數(仟股) | 102,041 | | 102,041 | | | 102,041 | | |

資料來源：本公司整理

財務資訊-合併資產負債表

單位：新臺幣仟元

| 會計項目 | 2026.3.31 | | 2025.12.31 | | 2025.3.31 | |
|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 現金及約當現金 | 1,258,334 | 23 | 1,377,765 | 26 | 1,380,329 | 25 |
| 應收款項 | 1,113,654 | 20 | 1,032,718 | 20 | 1,079,257 | 20 |
| 存貨 | 1,483,461 | 27 | 1,224,609 | 23 | 1,222,967 | 23 |
| 其他流動資產 | 34,985 | 1 | 36,604 | 0 | 49,671 | 1 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,276,016 | 23 | 1,280,204 | 24 | 1,308,711 | 24 |
| 其他非流動資產 | 319,762 | 6 | 341,574 | 7 | 348,483 | 7 |
| 總資產 | 5,486,212 | 100 | 5,293,474 | 100 | 5,389,418 | 100 |
| 應付款項 | 602,562 | 11 | 417,643 | 8 | 683,740 | 13 |
| 其他流動負債 | 57,863 | 1 | 43,406 | 0 | 43,503 | 1 |
| 長短期借款 | 1,647,720 | 30 | 1,668,052 | 32 | 1,568,250 | 28 |
| 其他非流動負債 | 206,662 | 4 | 203,255 | 4 | 194,245 | 4 |
| 負債總額 | 2,514,807 | 46 | 2,332,356 | 44 | 2,489,738 | 46 |
| 權益總額 | 2,971,405 | 54 | 2,961,118 | 56 | 2,899,680 | 54 |

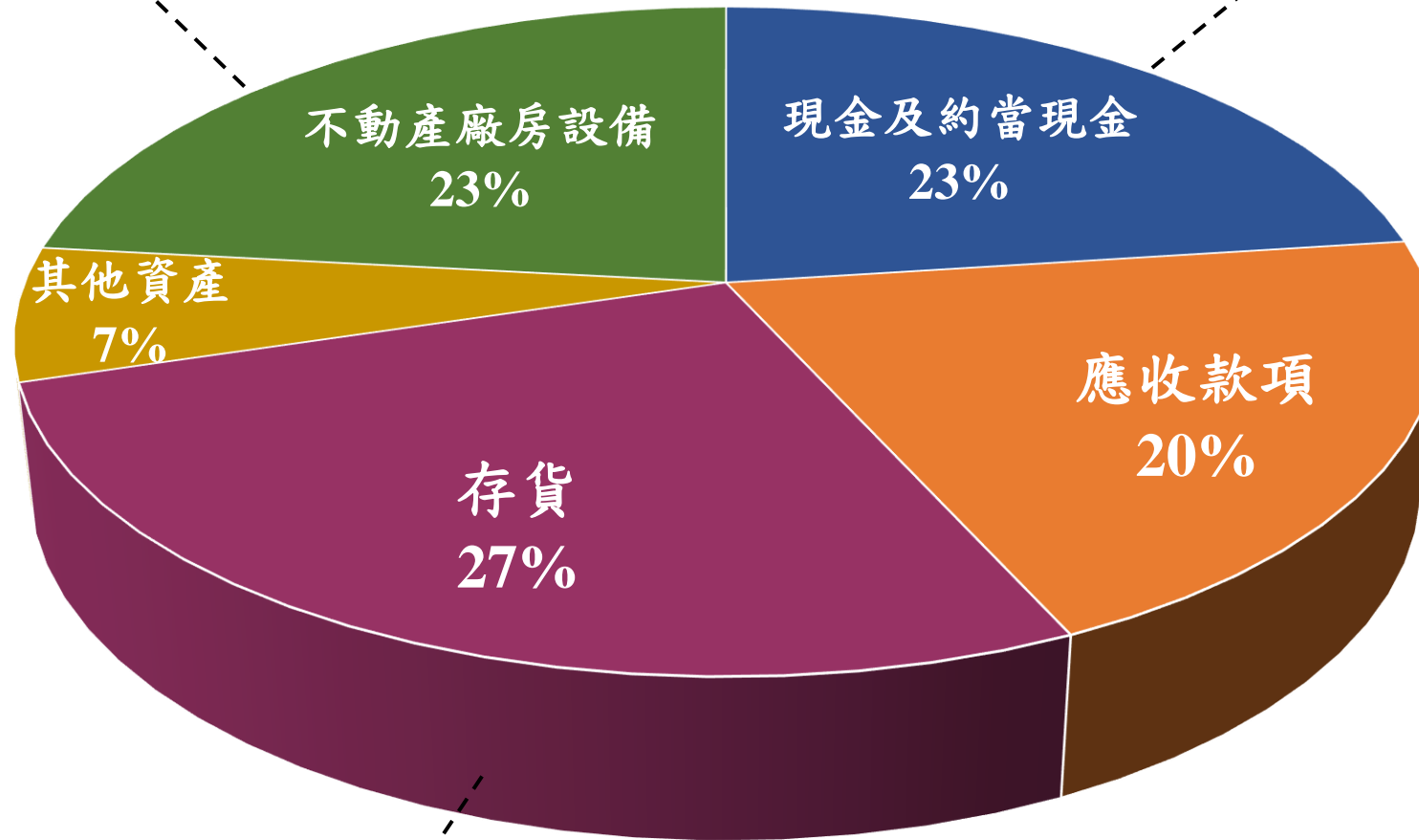
每股淨值29.12元

資料來源：本公司整理

財務資訊-2026.03.31資產狀況

界霖固定資產週轉率 **4.25** > 同業 **1.14~2.56**，**優於同業**

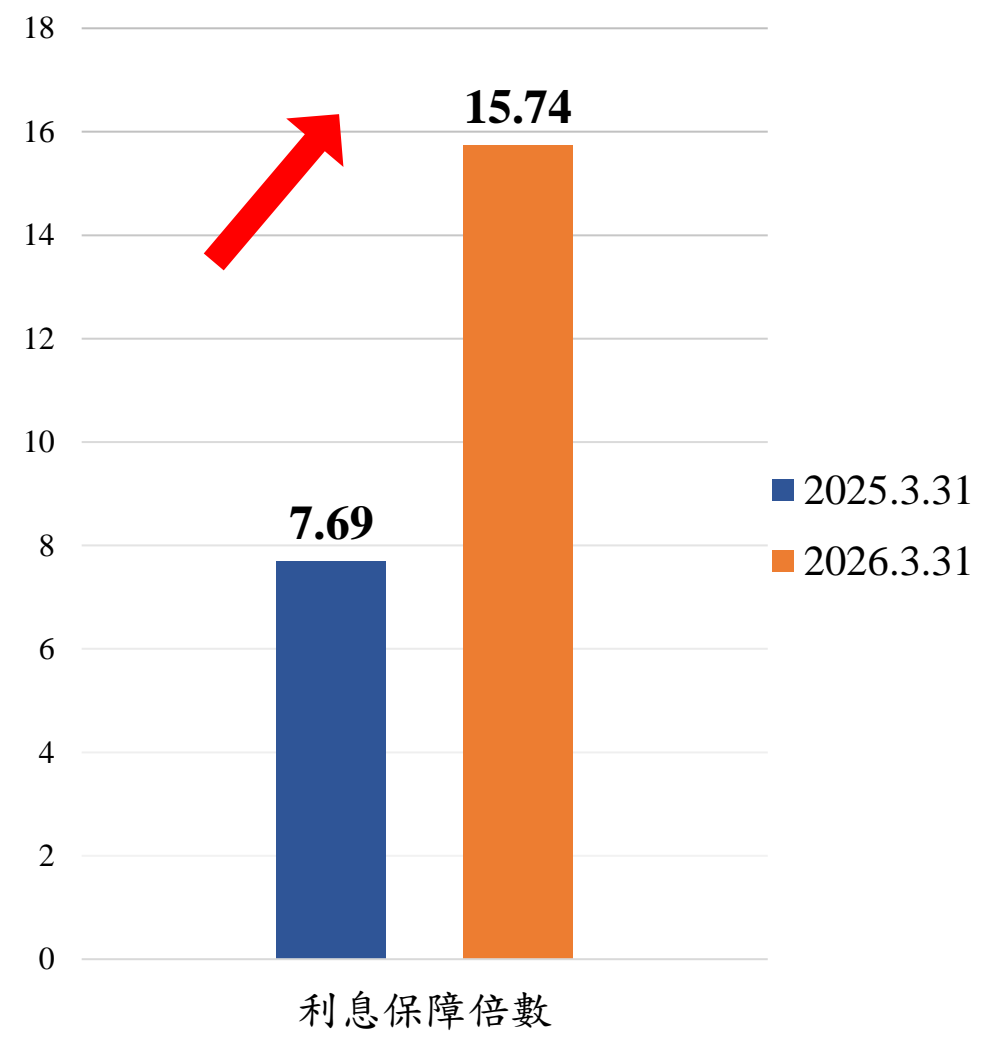
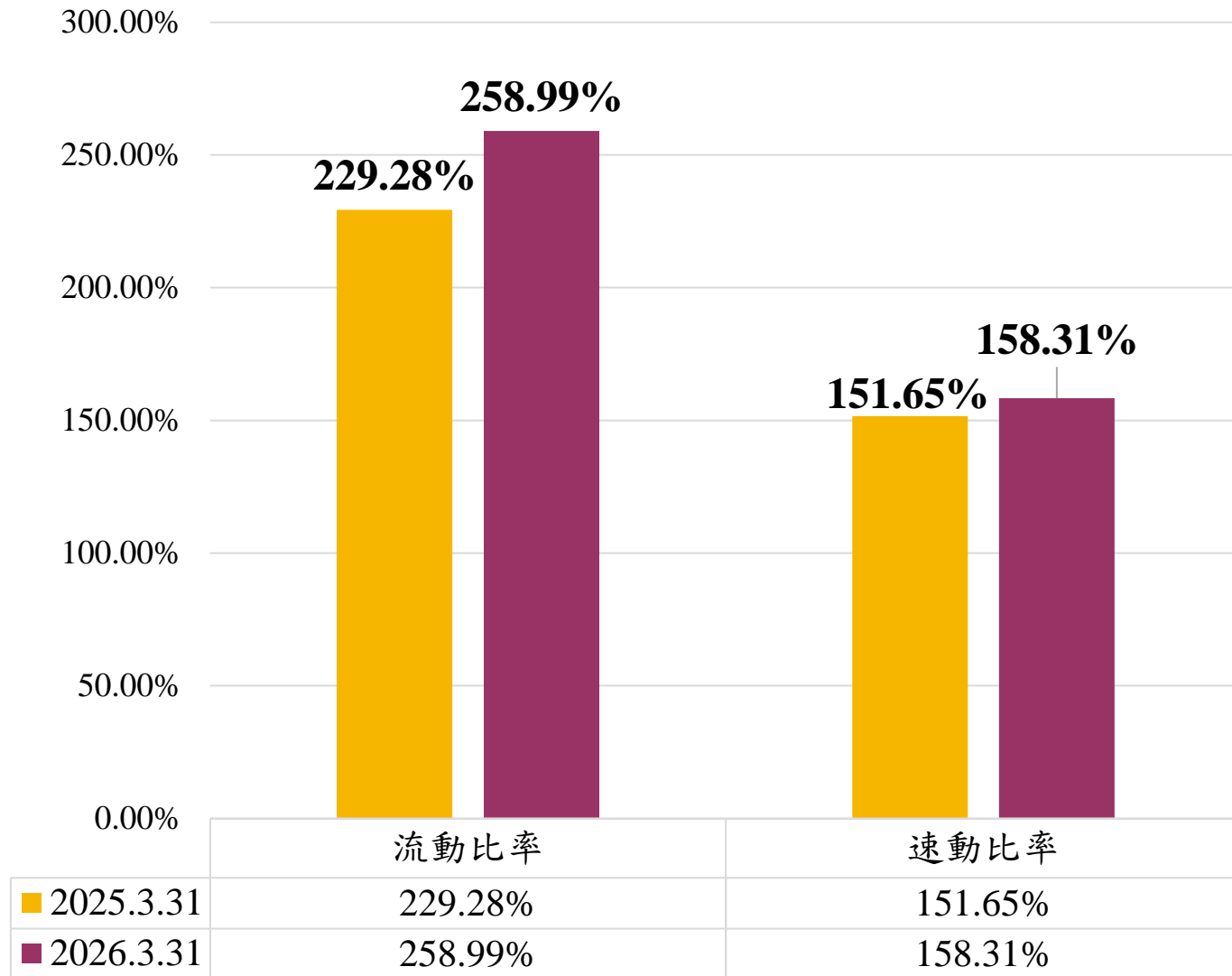
界霖應收帳款週轉率 **5.29** > 同業 **3.91~5.32**，**與同業相當**



界霖存貨週轉率 **3.26** > 同業 **2.31~3.07**，**優於同業**

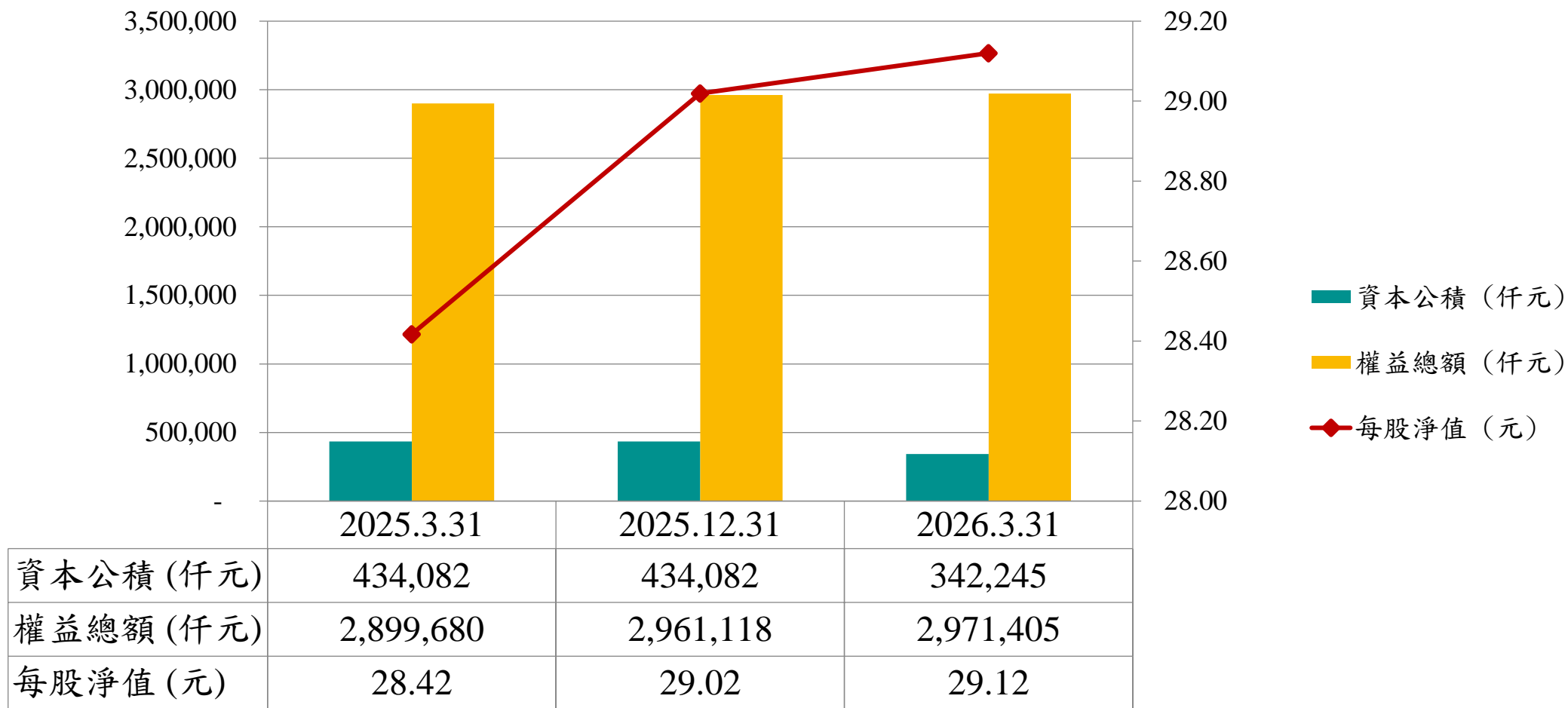
資料來源：本公司整理

財務資訊-財務比率(與2025Q1相比)



資料來源：本公司整理

財務資訊-股東權益



資料來源：本公司整理



界霖科技股份有限公司
JIH LIN TECHNOLOGY CO., LTD

創新卓越、品質第一、專業製造、創造未來

Q&A